

# Einladung



zum Polytec PT Kundenseminar  
Prozessoptimiertes Kleben  
in der Mikrotechnik

**Datum: 15. 10. – 16. 10. 2008**

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb bitten wir um möglichst frühzeitige Anmeldung.

**Termin:**

15. 10. – 16. 10. 2008

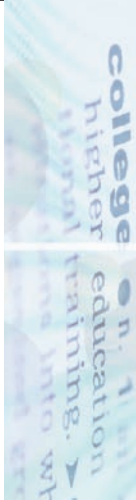
**Veranstaltungsort:**

Polytec PT GmbH, Waldbronn

**Teilnahmegebühr: € 500,- pro Person**

Im Preis enthalten sind alle Schulungsunterlagen und die Verpflegung während des Seminars (inkl. Abendveranstaltung). Gerne senden wir Ihnen eine Liste der Hotels in der näheren Umgebung zu.

**...und so finden Sie uns:**



**Polytec PT Kundenseminar  
Prozessoptimiertes Kleben  
in der Mikrotechnik**

**Ja, ich(wir) nehme(n) teil**

**Ja, ich(wir) nehme(n) am gemeinsamen Abendessen am 15. 10. 2008 teil.**

Firma	Teilnehmende Person(en)	
Abt.		
Name		
Straße / Postfach		
PLZ, Ort		
Tel.	Fax	
E-Mail		

Eine Liste von Hotels in unserer Nähe senden wir Ihnen mit Ihren Anmeldeunterlagen zu.

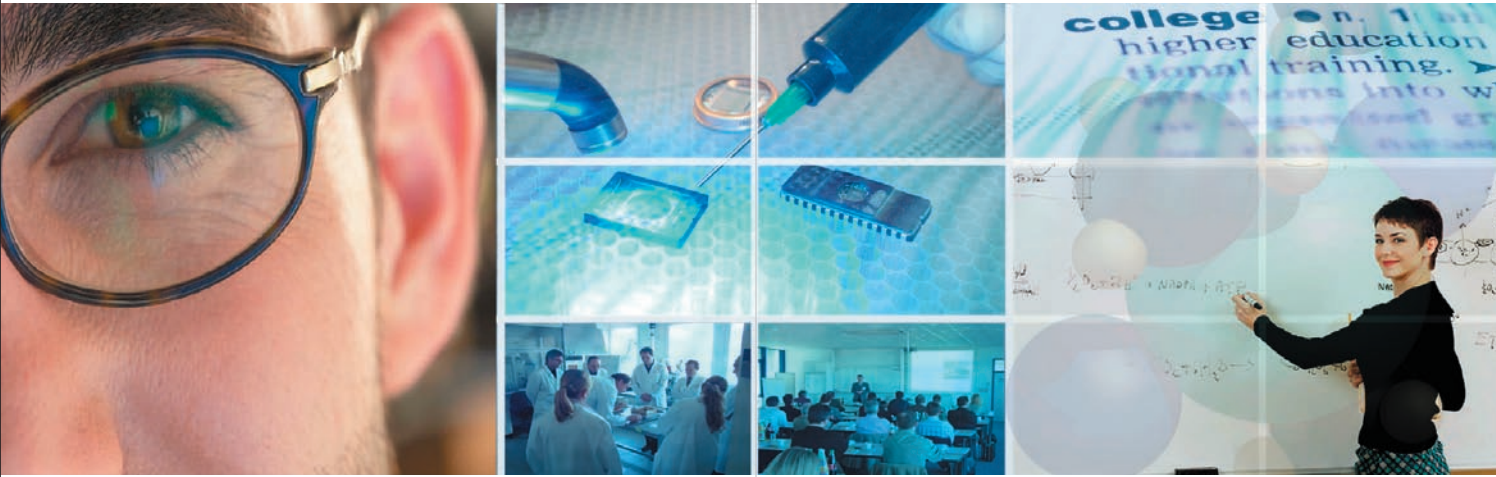
Bitte  
ausreichend  
frankieren

**Polytec PT GmbH  
Frau Schwarz  
Polytec-Platz 1-7**

**76337 Waldbronn**

# Agenda

## Kundenseminar · Prozessoptimiertes Kleben in der Mikrotechnik



### Mittwoch, 15. 10. 2008

- 09:00 Uhr **Begrüßung**  
Dipl.-Phys. Manfred Hof – Polytec PT
- 09:10 Uhr **Einführung in die Klebetechnik**  
Dipl.-Phys. Manfred Hof – Polytec PT
- 10:30 Uhr **Technologie der UV-Klebstoffe**  
Dr. Joachim Kalka – Polytec PT
- 11:30 Uhr *Kaffeepause*
- 11:45 Uhr **Zuverlässigkeit von Hochleistungsklebstoffen nach Klima-Simulation**  
Dipl.-Chem. Jörg Scheurer – Polytec PT
- 12:30 Uhr *Mittagspause*
- 13:30 Uhr **Oberflächenmodifikation für den Einsatz von Klebstoffen**  
Dipl.-Kfm. Christian Tiller – SURA Instruments GmbH, Jena
- 14:30 Uhr *Kaffeepause*
- 14:45 Uhr **Besser Kleben mit Plasmavorbereitung**  
Dr. Heinrich Grünwald – Diener Electronic GmbH, Nagold
- 15:45 Uhr *Kaffeepause*
- 16:00 Uhr **Klebstoff-Applikation in der Mikroelektronik – mit Fokus auf die Dispenstechnik**  
Dr. Thomas Gesang – Fraunhofer IFAM, Bremen
- 17:15 Uhr *Ende*
- 19:00 Uhr Gemeinsames Abendessen  
**Restaurant „SCHMALZTÖPFLE“**  
Waldbronner Str. 6, 76228 Karlsruhe/Palmbach

### Donnerstag, 16. 10. 2008

- 08:30 Uhr **Zuverlässigkeit beim Kleben und Vergießen**  
Dr.-Ing. Helmut Schäfer – Fraunhofer IFAM, Bremen
- 09:45 Uhr *Kaffeepause*
- 10:00 Uhr **Packaging Trends – Technologien, Anwendungen, Herausforderungen**  
Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner – Fraunhofer IZM, Berlin
- 11:00 Uhr *Kaffeepause*
- 11:15 Uhr **Kleben mit automatisierter Fertigungstechnik**  
Dipl.-Ing. Rudi Messmer – Polytec PT
- 12:15 Uhr *Mittagspause*
- 13:30 Uhr **Enabling Materials – Polymere als Schlüssel für die heterogene Systemintegration**  
Dipl.-Ing. Tanja Braun – Fraunhofer IZM, Berlin
- 14:15 Uhr **Praktischer Teil**
- 15:30 Uhr Möglichkeit zur Betriebsbesichtigung

**Anmeldung: Kundenseminar · 15. 10. – 16. 10. 2008**

Polytec PT GmbH · Polytec-Platz 1-7 · 76337 Waldbronn · Tel. 07243 604-400 · Fax 07243 604-420 · info@polytec-pt.de · www.polytec-pt.de

### Polymere Technologien ...

- Verfahren
- Möglichkeiten
- Anwenderlösungen
- Praktische Übungen